

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Kontrastująca kolorystycznie blokada Lock and Release do intuicyjnej obsługi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	2201797
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHECZ
Klucz produktu	ACHECZ
GTIN	4046356911580
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,73 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Wykonanie	3U
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Szerokość	16,1 mm
Wysokość	45,95 mm
Głębokość	8,8 mm

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy (2003)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2201797

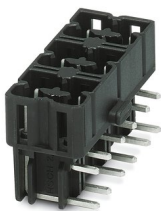
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>

Konieczne akcesoria

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>

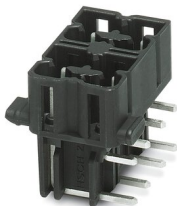


Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

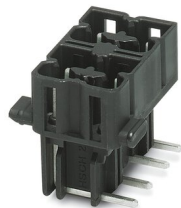
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

Akcesoria

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy

2201803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201803>



Obudowa na szynę DIN, 5U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 54,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy

2201805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201805>



Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy

2201801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201801>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy

2201802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201802>



Obudowa na szynę DIN, 4U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 43,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy

2201804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201804>

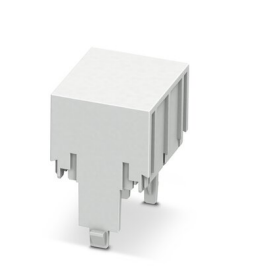


Obudowa na szynę DIN, 6U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 65,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>



Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

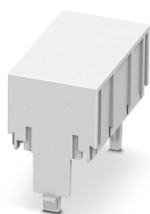
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy

2201800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201800>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Pokrywa obudowy

2201806

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201806>



Obudowa na szynę DIN, 9U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 98,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

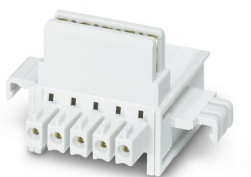
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną

2201813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201813>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, powierzchnia styku: złoty, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl